

## สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพ	ช
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	<b>1</b>
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
2. วัตถุประสงค์การวิจัย	3
3. คำถามการวิจัย / สมมติฐานการวิจัย	4
4. กรอบแนวคิดการวิจัย	4
<b>บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง</b>	<b>6</b>
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	6
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	15
<b>บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย</b>	<b>18</b>
1. การสร้างโมเดลจำลองระบบไมโครเวฟร่วมกับระบบพาความร้อนภายในคาวิตี ก่อนนำคลื่นแบบสี่เหลี่ยมโหมดทีอี 10 ด้วยมือและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	18
2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องต้นแบบ	20
3. การวิเคราะห์ข้อมูล	24
4. การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จำลองพฤติกรรมภายในเครื่องต้นแบบ	25
5. ขั้นตอนการคำนวณระเบียบวิธีเชิงตัวเลขด้วยโปรแกรม	26
<b>บทที่ 4 ผลการวิจัย</b>	<b>29</b>
1. การทดลองการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ	29

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2. การทดลองการทำความร้อนด้วยระบบพาความร้อนที่ผิว	31
3. การทดลองการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟร่วมกับระบบพาความร้อน	33
4. การเปรียบเทียบการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟร่วมกับระบบพาความร้อน และการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟเพียงอย่างเดียว	34
5. การวิเคราะห์การทำความร้อนด้วยไมโครเวฟร่วมกับระบบพาความร้อน จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์	35
<b>บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ</b>	<b>42</b>
1. สรุปผลการวิจัย	42
2. อภิปรายผล	43
3. ข้อเสนอแนะ	43
<b>บรรณานุกรม</b>	<b>44</b>
<b>ภาคผนวก</b>	<b>46</b>
<b>ประวัติผู้วิจัย</b>	<b>47</b>

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 สมบัติทางกายภาพของวัสดุไดอิเล็กตริกสำหรับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์	27
2 สมบัติแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติทางความร้อน และสภาวะการทำความร้อน	28

## สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1-1 โครงสร้างพื้นฐานเครื่องต้นแบบสำหรับระบบไมโครเวฟร่วมกับระบบทำความร้อนภายในควาวิตที่ื่อนำคลื่นแบบสี่เหลี่ยมโหมดทีอี่ 10 ที่ออกแบบขึ้น	5
2-1 องค์ประกอบพื้นฐานของระบบทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ	6
2-2 ระบบทำความร้อนโดยใช้แอฟฟลิเคเตอร์ลักษณะเรโซแนนซ์โหมดเดียว	7
2-3 การประยุกต์ใช้แอฟฟลิเคเตอร์แบบมัลติโหมด	8
2-4 การแข่งกริตของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (grid system configuration)	15
3-1 ตัวอย่างการกำหนดขนาดมาตรฐานที่ื่อนำคลื่น ในการสร้างเครื่องต้นแบบ	18
3-2 โมเดลจำลองในการสร้างเครื่องต้นแบบ แบบแยกชิ้นส่วน	19
3-3 โมเดลจำลองในการสร้างเครื่องต้นแบบ	19
3-4 โมเดลจำลอง ระบบทั้งหมด	20
3-5 รูปขึ้นงานสำหรับประกอบที่ื่อนำคลื่นไมโครเวฟ	21
3-6 ที่ื่อนำคลื่นไมโครเวฟที่ประกอบเสร็จ พร้อมติดตั้งแมกนีตรอน	21
3-7 ระบบทำความร้อนด้วยไมโครเวฟที่สมบูรณ์	22
3-8 อุปกรณ์ติดตั้งระบบการทำความร้อนที่ผิววัสดุในที่ื่อนำคลื่น	22
3-9 อุปกรณ์เชื่อมต่อลมร้อนไปยังที่ื่อนำคลื่นไมโครเวฟ	23
3-10 เครื่องต้นแบบสำหรับกระบวนการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในวัสดุไดอิเล็กตริก โดยใช้พลังงานไมโครเวฟร่วมกับระบบทำความร้อนภายใต้ควาวิตที่ื่อนำคลื่นแบบสี่เหลี่ยมโหมดทีอี่ 10	23
3-11 ตำแหน่งการวัดอุณหภูมิด้วยอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์	25
3-12 โดเมนทางฟิสิกส์	26
3-13 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข	27
3-14 ขนาดวัสดุไดอิเล็กตริกในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์	28
4-1 อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ของ EXTECH โมเดล 42515	29
4-2 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ณ ตำแหน่งต่างๆ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ภายใต้การทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ	30

## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-3 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ณ ตำแหน่งความลึกต่างๆ ภายใต้การทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ ที่เวลา 30 และ 60 วินาที	30
4-4 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ณ ตำแหน่งต่างๆ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ภายใต้การทำความร้อนด้วยการพาความร้อนที่ผิว	31
4-5 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ณ ตำแหน่งความลึกต่างๆ ภายใต้การทำความร้อนด้วยการพาความร้อนที่ผิว ที่เวลา 30 และ 60 วินาที	32
4-6 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ณ ตำแหน่งต่างๆ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ภายใต้การทำความร้อนด้วยไมโครเวฟร่วมกับการพาความร้อนที่ผิว	32
4-7 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ณ ตำแหน่งความลึกต่างๆ ภายใต้การทำความร้อน ด้วยไมโครเวฟร่วมกับการพาความร้อนที่ผิว ที่เวลา 30 และ 60 วินาที	33
4-8 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ณ ตำแหน่งความลึกต่างๆ ภายใต้การทำความร้อนทั้ง 3 เงื่อนไข ที่เวลา 30 และ 60 วินาที	34
4-9 การกระจายตัวของสนามไฟฟ้าในกรณีวัสดุสมบัติเชิงขั้วสูง	35
4-10 การกระจายตัวของอุณหภูมิ ( $^{\circ}\text{C}$ ) ในกรณีวัสดุสมบัติเชิงขั้วสูง กรณีวัสดุไม่มีการพาความร้อนที่ผิวหน้า ที่เวลา 60 วินาที	36
4-11 การกระจายตัวของสนามไฟฟ้าในกรณีวัสดุสมบัติเชิงขั้วต่ำ	36
4-12 การกระจายตัวของอุณหภูมิ ( $^{\circ}\text{C}$ ) ในกรณีวัสดุสมบัติเชิงขั้วต่ำ กรณีวัสดุไม่มีการพาความร้อนที่ผิวหน้า ที่เวลา 60 วินาที	36
4-13 การกระจายอุณหภูมิ ( $^{\circ}\text{C}$ ) ในกรณีของวัสดุไดอิเล็กตริกสมบัติเชิงขั้วสูง กรณีใช้พลังงานไมโครเวฟอย่างเดียว ที่เวลาการทำความร้อน 300 วินาที	37
4-14 การกระจายอุณหภูมิ ( $^{\circ}\text{C}$ ) ในกรณีของวัสดุไดอิเล็กตริกสมบัติเชิงขั้วสูง กรณีใช้พลังงานไมโครเวฟ ร่วมกับการพาความร้อนด้วยลมร้อนที่ผิวด้านบน ที่เวลาการทำความร้อน 300 วินาที	38
4-15 การกระจายอุณหภูมิ ( $^{\circ}\text{C}$ ) ในกรณีของวัสดุไดอิเล็กตริกสมบัติเชิงขั้วสูง กรณีใช้พลังงานไมโครเวฟ ร่วมกับการพาความร้อนด้วยลมร้อนที่ผิวด้านล่าง ที่เวลาการทำความร้อน 300 วินาที	38

## สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-16 การกระจายอุณหภูมิ ( $^{\circ}\text{C}$ ) ในกรณีของวัสดุไดอิเล็กตริกสมบัติเชิงขั้วสูง กรณีใช้พลังงานไมโครเวฟ ร่วมกับการพาความร้อนด้วยลมร้อนที่ผิวด้านบนและล่าง ที่เวลาการทำความร้อน 300 วินาที	38
4-17 การกระจายอุณหภูมิ ( $^{\circ}\text{C}$ ) ในกรณีของวัสดุไดอิเล็กตริกสมบัติเชิงขั้วต่ำ กรณีใช้พลังงานไมโครเวฟอย่างเดียว ที่เวลาการทำความร้อน 300 วินาที	39
4-18 การกระจายอุณหภูมิ ( $^{\circ}\text{C}$ ) ในกรณีของวัสดุไดอิเล็กตริกสมบัติเชิงขั้วต่ำ กรณีใช้พลังงานไมโครเวฟ ร่วมกับการพาความร้อนด้วยลมร้อนที่ผิวด้านบน ที่เวลาการทำความร้อน 300 วินาที	39
4-19 การกระจายอุณหภูมิ ( $^{\circ}\text{C}$ ) ในกรณีของวัสดุไดอิเล็กตริกสมบัติเชิงขั้วต่ำ กรณีใช้พลังงานไมโครเวฟ ร่วมกับการพาความร้อนด้วยลมร้อนที่ผิวด้านล่าง ที่เวลาการทำความร้อน 300 วินาที	39
4-20 การกระจายอุณหภูมิ ( $^{\circ}\text{C}$ ) ในกรณีของวัสดุไดอิเล็กตริกสมบัติเชิงขั้วต่ำ กรณีใช้พลังงานไมโครเวฟ ร่วมกับการพาความร้อนด้วยลมร้อนที่ผิวด้านบนและล่าง ที่เวลาการทำความร้อน 300 วินาที	40
4-21 การกระจายอุณหภูมิ ( $^{\circ}\text{C}$ ) ในกรณีของวัสดุไดอิเล็กตริกสมบัติเชิงขั้วสูง กรณีใช้พลังงานไมโครเวฟ ร่วมกับการพาความร้อนด้วยลมร้อนที่ผิวด้านบนและล่าง ที่เวลาการทำความร้อน 600 วินาที	40
4-22 การกระจายอุณหภูมิ ( $^{\circ}\text{C}$ ) ในกรณีของวัสดุไดอิเล็กตริกสมบัติเชิงขั้วต่ำ กรณีใช้พลังงานไมโครเวฟ ร่วมกับการพาความร้อนด้วยลมร้อนที่ผิวด้านบนและล่าง ที่เวลาการทำความร้อน 600 วินาที	41